#### JP2177577

# Title: LIGHT EMITTING DIODE

## Abstract:

PURPOSE:To enable a light emitting diode of this design to emit light rays of short wavelength efficiently and stably by a method wherein a hetero-junction between a crystal selected from a specified group and a p-type silicon carbide(SiC) crystal is provided. CONSTITUTION:A light emitting diode is provided with a hetero-junction between a crystal selected from a group composed of an n-type gallium nitride(GaN) crystal, an n-type aluminum nitride(AlN) crystal, and an n-type gallium aluminum nitride (GaxAl1-xN:0<x&lt;1) crystal and a p-type silicon carbide(SiC) crystal. Generally, distortion, stress, and various kinds of lattice defects occur to a hetero-junction between different substances, because the substances are different from each other in lattice constant, but in this case, as a hetero-junction is formed between SiC and GaN, AlN, or GaxAl1-xN whose lattice constant is very close to that of SiC, a light emitting diode of this design is able to emit light rays of short wavelength efficiently.



## 19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-177577

®Int. Cl. 5

@発

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月10日

H 01 L 33/00

明者

7733-5F B A 7733-5F

> 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称 発光ダイオード

> ②特 題 昭63-333698

> > 22出 願 昭63(1988)12月28日

@発 明 者 鈴 木 彰 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 勝 紀

(22)発 明 者 B 光浩 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

良·久 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

勿出 願 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

JII 古

29代 理 人 弁理士 山本 秀策

## 明無意

## 1. 発明の名称

発光ダイオード

#### 2. 特許請求の範囲

1. n型窒化ガリウム(GaN)結晶,n型窒 化アルミニウム(AlN)結晶,及びn型窒化ア ルミニウムガリウム(GaiAli-x N:〇<x <1)結晶からなる群から選択された結晶と, p. 型炭化珪素(SiC)結晶とのヘテロ接合を有す るpn接合型発光ダイオード。

2. n型窒化ガリウム (GaN) 結晶, n型窒 化アルミニウム(AIN)結晶:及びn型窒化ア ルミニウムガリウム(GaxAlı-xN:O<x <1)結晶からなる群から選択された結晶とn型 炭化珪素 (SiC) 結晶とのヘテロ接合、および 該n型炭化珪素 (SiC) とp型炭化珪素 (Si C)とのpn接合、を有するpn接合型発光ダイ オード。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

- 本発明は紫外から青色の短波長で発光するpn 接合型発光ダイオードに関する。:

. . .

#### (従来の技術)

発光ダイオードは小型で消費電力が少なく。高 輝度で安定に発光するので、各種表示装置におけ る衷示素子として広く用いられている。また、各 種情報処理装置における情報記録読み取り用の光 瀬としても実用化されている。しかし、実用化さ れているのは赤色から緑色の長波長で発光するダ イオードであり、青から紫外の短波長で発光する ダイオードは、まだ実用化されていない。

発光ダイオードの発光波長は、用いられる半導 体材料に依存する。青色発光ダイオード用の半導 体材料としては次のものに限られる。即ちIV-IV 族化合物半導体の炭化珪素(SiC、禁止帯幅( 以下では「Eg」と称す)はα型でEg=3.0 e V)、Ⅲ-V族化合物半導体の窒化ガリウム( GaN, Eg=3. 4 eV), Ⅱ-Ⅳ族化合物半 導体の硫化亜鉛(ZnS,Eg=3.7eV)及 びセレン化亜鉛(ZnSe, Eg=2. 7eV)

である。さらに短波艮の紫外光発光ダイオード用の半導体材料としてはEI-V族化合物半導体の窒化アルミニウム (AIN, Eg=6.0eV) 又は窒化アルミニウムガリウム (Ga Ali- N, 0 < x < 1, Eg=3.4~6.0eV) が挙げられる。

## (発明が解決しようとする課題)

発光ダイオードの素子構造としてはpn接合型の発光ダイオードが適している。その理由は、電子や正孔を発光領域へ高効率で注入できるから、上記の各材料の中でSiC以外はp型結晶を得ることが困難であったり、保られても高抵抗であったり、又は極めてアの接合型の発光ダイオードを作製することはできない。

これに対してSiCを用いれば、p型結晶及びn型結晶が容易に得られるのでpn接合型の発光ダイオードを作製することができる。第5図に従来のSiCを用いたpn接合型発光ダイオードの一例を示す。p型SiC1とn型SiC2とによ

ってpn接合が形成され、p型SiC用オーム性電極6. およびn型SiC用オーム性電極7が形成されている。ところが前述の化合物半導体のうちで、SiC以外のものは直接選移型なので高効率発光に適しているが、SiCは間接選移型なのでSiCを用いてpn接合型の発光ダイオードを作製しても発光効率が低くなり、実用的な発光ダイオードは得られないという問題点がある。

本発明はこのような問題点を解決するために為されたものであり、本発明の目的は、育、紫、紫外の短波長の光を高効率で安定に発光し得るpn接合型発光ダイオードを提供することである。

## (課題を解決するための手段)

本発明の発光ダイオードは、n型窒化ガリウム(GaN)結晶、n型窒化アルミニウム(AlN)結晶、及びn型窒化アルミニウムガリウム(Ga、Ali-xN:0 < x < 1)結晶からなる群から選択された結晶と、p型炭化珪素(SiC)結晶とのプテロ接合を有しており、そのことにより上記目的が達成される。

また、n型窒化ガリウム(GaN)結晶、n型 窒化アルミニウム(AlN)結晶、及びn型窒化 アルミニウムガリウム(GarAliz N:0 < x < 1 ) 結晶からなる群から選択された結晶と n 型炭化珪素(SiC)結晶とのヘテロ接合、および該n型炭化珪素(SiC)とp型炭化珪素(SiC)にp型炭化珪素(SiC)にp型炭化珪素(SiC)にのpn接合、を有することもできる。

一般に異種物質のヘテロ接合はそれぞれの物質の格子定数が異るため、接合部に歪みや応力、機合な格子欠陥が発生する。このようなヘテロ接合によって発光ダイオードを作製しても、著しても、著しても、を明はSiC(格子定数を有するCaN(a-3.19人)、AlN(a-3.11人)、GaxAl-xN(a-3.11~3.19人)を用いてヘテロ接合を形成するのですることができる。

本発明の発光ダイオードは、n型のGaN, A

IN. 又はGax Ali-x Nと、p型のSiCとのヘテロ接合pn接合構造を有し、直接運移型のパンド構造をもつn型のGaN, AIN, 又はGax Ali-x Nから発光するので高い発光効率を有している。

また本発明の発光ダイオードはp型のSiCと n型のSiCとのpn接合を有し、さらにn型の SiCとn型のGaN、AIN、又はGax AI --x Nとのヘテロ接合を有している。そのためp 型SiCからn型SiCへ注入されたキャリアは ヘテロ接合部のエネルギー障壁によってn型Si Cに閉じ込められるので、高い発光効率が得られる。

### (実施例)

本発明の実施例について以下に説明する。

第1図に本発明の発光ダイオードの一実施例の 断面図を示す。厚さ約500μmのp型SiClと、 n型GaN3とによってヘテロ接合pn接合構造 が形成され、さらにp型SiC用オーム性電極6、 及びn型GaN用オーム性電極8が形成されてい る。表面漏れ電流を少なくするため、メサエッチングによりメサ構造とした。p型SiClにはp型のアクセプタドーパントとしてアルミニウム(Al)を添加した。p型SiCの正孔濃度は10<sup>18</sup>~10<sup>19</sup>でm<sup>-3</sup>である。n型GaN3はアンドープのn型膜である。電子濃度は10<sup>14</sup>~10<sup>17</sup>cm<sup>-3</sup>である。また、n型GaN3には青色の発光中心となる亜鉛(Zn)を添加した。

本実施例の発光ダイオードは次のようにして作製した。 p型SiCl基板上に、トリメチルガリウム(Ga(CHs)。) とアンモニア (NHs) とを原料として有機金属気相成長法 (MOCVD法)により n型GaN3を成長させた。成長温度は約1000℃である。成長中にジェチル亜鉛 Zn(CzHs)。を原料として加え、発光中心となる Znを含ませた。

第2図に本実施例の発光ダイオードのエネルギーパンドの様子を示す。第2図(a)はパイアス電圧を印加しない場合のエネルギーパンドを表わす図である。p型SiC1のフェルミ準位とn型Ga

. 5%に達した。そして素子全面で安定に発光した。

第3図は本発明の発光ダイオードの他の実施例 を衷わす断面図である。厚さ約500 μm のp型S i C 1. 厚さ約2μm のn型Si C 2. 及びその 上の厚さ約10μmのn型A1N5によって構成 されている。p型SiClとn型AIN5にはそ れぞれり型SiC用オーム性電極6,及びn型A 1N用オーム性電極9が設けられている。また衷 面漏れ電流を少なくするためメサエッチングによ りょサ構造にした。p型SIC1にはp型のアク セプタドーパントとしてAIが添加されている。 p型SiC1の正孔濃度は1010-1010cm-3で ある。 n型SiC2にはドナドーパントとして窒 素(N)が添加されており、さらにAlアクセプ タも通量同時に添加されている。 n型SiC2の 電子濃度は10'\*~10'7cm-3である。n型Al N5は特にドーパントを添加していないアンドー プのn型である。n型AIN5の電子密度は約1 0 '7cm - 3 である。

N 3のフェルミ準位は一致している。p型SiC 1の価電子帯12には正孔14が存在し、n型G aN3の伝導帯11には電子13が存在する。こ れら正孔14および電子13は、p型SiC1と n型GaN3との界面のエネルギー障壁によって 互いに結合することはない。第2図(6)は、順パイ アス電圧を印加した場合のエネルギーパンドを表 わす図である。この場合、p型SiC1側に正の 電圧が印加される。頗パイアス電圧が印加される と、p型SiC1とn型GaN3との間の界面の エネルギー障壁が低くなり、価電子帯12の正孔 14と伝導帯11の電子13とが再結合して発光 する。p型SiClの正孔濃度はn型GaN3の 電子濃度より十分大きく設定してあるので。pn 接合部近傍でのキャリヤ注入は主としてp型Si C1個からn型GaN3側へ行なわれる。そして、 n型GaN3へ注入された正孔14はZn発光中 心16を介して電子13と再結合して光を発する。 本実施例の発光ダイオードは波長450 n m の青 色の発光を示した。発光効率は外部量子効率で0

本実施例の発光ダイオードは次のようにして作製した。p型SiC1基板上にモノシラン(SiH。)とで原料として、気相成長法(CVD法)により、n型SiC2を成長中に窒素(N。)及びトリメチルアルミニウ及及中に窒素(N。)を原料として加え、N及ム(Alを含ませた。次にトリメチルアルミニウ及Alを含ませた。次にトリメチルアルミニウは料としてCVD法により、n型AlN5を連続的に成長させた。成長温度は約1000℃である。

第4図に本実施例の発光ダイオードのエネルギーバンドの様子を示す。第4図(a)はバイアスを印加のない場合のエネルギーバンドを表がり型AI N5のフェルミ単位は一致している。p型SiC1、n型SiC2及びn型AI N5の伝導帯11には配子13が存在する。これら正孔14及び電子13はp型SiC1とn型SiC2との界面のエネルギー

障壁によって互いに結合することはない。第4図 (b) は順パイアス電圧を印加した場合のエネルギー パンドを表わす図である。この場合、p型SiC 1 側に正の電圧が加えられる。 順パイアス電圧が 印加されると、p型SiClとn型SiC2との 間の界面のエネルギー陣壁が低くなり、価電子帯 12の正孔14と伝導帯11の電子13とが再結 合して発光する。p型SiClの正孔濃度はn型 SiC2の電子濃度より十分大きく設定してある ので、pn接合部近傍でのキャリア往入は主とし てp型SiClからn型SiC2へ行なわれる。 そしてp型SiC1からn型SiC2へ注入され た正孔14は、n型SiC2とn型A1N5との 間の界面の大きなエネルギー障壁によって厚さ2 μm のn型SiC2に閉じ込められるので、効率 良く電子13と再結合し、発光する。正孔14と 電子13の再結合は,窒素ドナー17及びアルミ ニウムアクセプタ18によるドナーアクセプタ対 発光によって行なわれる。本実施例の発光ダイオ ードは波長470 nmの背色発光を示した。外部

量子効率は 0.2%であり、高い発光効率を示し ←

## (発明の効果)

本発明の発光ダイオードはこのように骨、繋、 繋外の短波長の領域で高効率で安定に発光するの で、例えば各種表示装置の表示部の多色化や、発 光ダイオードを光源として用いた各種情報処理装 置における記録情報の読み取りの高速化及び高密 度化を可能にし、発光ダイオードの応用分野が飛

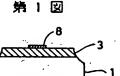
躍的に拡大される。

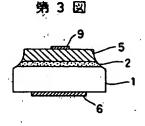
## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を表わす断面図、第2図(a)及び(b)はそれぞれ第1図の発光ダイオードにバイアス電圧を印加しない場合と印加した場合のエネルギーバンドを表わす図、第4図(a)及び(b)はそれぞれ第3図の発光ダイオードにバイアス電圧を印加した場合のエネルギーバンドを表わす図、第5図は従来の短波長発光ダイオードの断面図である。

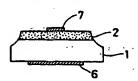
1 … p型SiC, 2 … n型SiC, 3 … n型C a N, 5 … n型AiN, 6 … p型SiC用オーム性電極、8 … n型CaN用オーム性電極、9 … n型AiN用オーム性電極、11 … 伝導帯、12 … 価電子帯、13 …電子、14 …正孔、15 …フェルミ準位、16 … 亜鉛発光中心、17 … 窒素ドナ、18 …アルミニウムアクセプタ。

以上

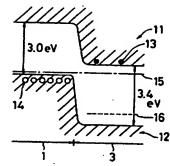


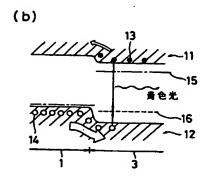


第 5 図

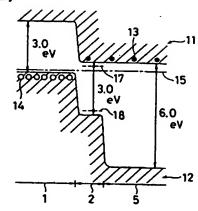


第2図(a)





## 第4図(a)



(b)

